

## 學生專題結合產業計畫

### ● 宗旨

鼓勵學生之專題實作能符合產業需求，各學系畢業生所進行之專題研究課程，可配合廠商的需求或專長領域，將專研題目與產業需求結合。藉由產學交流將專業知識，反饋於產業的變化與升級之中，以達知識產業化之目標。進一步將學術研究成果申請專利，建立具體的智慧財產價值，未來可實際以技術授權、技術指導等方式，將研究成果移轉至產業界，應用在產業發展上，解決企業的問題，以展現具體的知識價值與創新成果。

### ● 說明

1. 專題執行期間：111 年 1 月~12 月
2. 經費補助：因應本計畫為本期高教深耕計畫之主要推動計畫，故本次經費補助金額與件數，將視申請件數彈性調整。
3. 結案報告繳交：包含封面、合作廠商(企業)概況資料、廠商合作證明、專題報告書、教師及學生專題結合產業滿意度問卷調查、學生心得及照片 2 張，請務必於 111 年 12 月 20 日前繳交成果。
4. 繳交方式：以下兩種均需繳交
  - (1) 書面報告：請寄送至高教深耕辦公室（台北校區）徐瑄儀老師收。
  - (2) 電子檔(WORD/PDF)：檔名請命名為 111\_專題結合產業結案報告\_組長姓名，例如：111\_專題結合產業結案報告\_張小明。信件主旨請註明【學生專題結合產業】結案報告，傳送至 [luluhstu@mail.mcu.edu.tw](mailto:luluhstu@mail.mcu.edu.tw) 信箱。
5. 相關檔案下載：至銘傳高教深耕計畫網站 <https://reurl.cc/04m109>  
→ 文件下載 → 學生專題結合產業計畫  
承辦人：徐瑄儀(分機 2545 / 信箱 [luluhstu@mail.mcu.edu.tw](mailto:luluhstu@mail.mcu.edu.tw) )